

## 5A、600V N沟道增强型场效应管

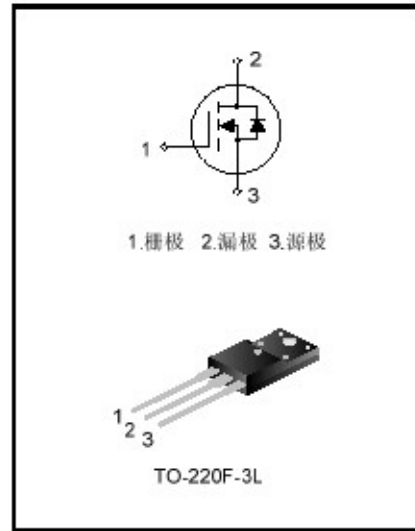
### 描述

SVF5N60AF N沟道增强型高压功率MOS场效应晶体管采用SILAN电子F-Cell™平面高压VDMOS 工艺技术制造。先进的工艺及条状的原胞设计结构使得该产品具有较低的导通电阻、优越的开关性能及很高的雪崩击穿耐量。

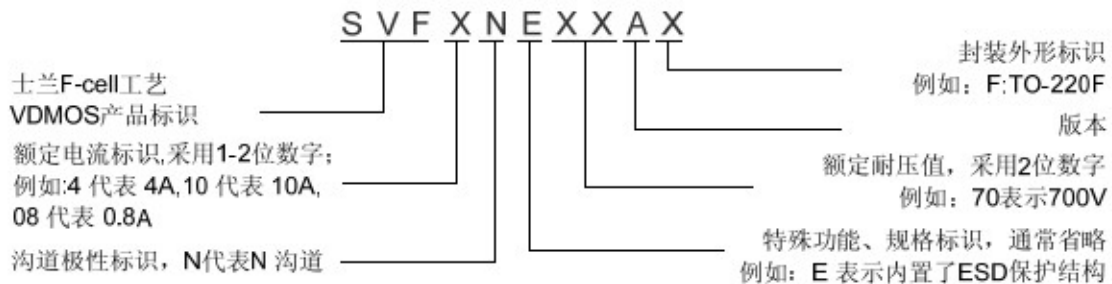
该产品可广泛应用于 AC-DC 开关电源, DC-DC 电源转换器, 高压 H 桥 PWM 马达驱动。

### 特点

- \* 5A, 600V,  $R_{DS(on)}$ (典型值)=1.3Ω@ $V_{GS}=10V$
- \* 低栅极电荷量
- \* 低反向传输电容
- \* 开关速度快
- \* 提升了 dv/dt 能力



### 命名规则



### 产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	材料	包装
SVF5N60AF	TO-220F-3L	SVF5N60AF	无铅	料管

极限参数(除非特殊说明,  $T_c=25^\circ\text{C}$ )

参 数	符号	参数范围	单位
漏源电压	$V_{DS}$	600	V
栅源电压	$V_{GS}$	$\pm 30$	V
漏极电流	$I_D$	$T_c = 25^\circ\text{C}$	5.0
		$T_c = 100^\circ\text{C}$	3.2
漏极脉冲电流	$I_{DM}$	20.0	A
耗散功率 ( $T_c=25^\circ\text{C}$ ) - 大于 $25^\circ\text{C}$ 每摄氏度减少	$P_D$	38	W
		0.30	$\text{W}/^\circ\text{C}$
单脉冲雪崩能量 (注 1)	$E_{AS}$	357	mJ
工作结温范围	$T_J$	$-55\sim+150$	$^\circ\text{C}$
贮存温度范围	$T_{stg}$	$-55\sim+150$	$^\circ\text{C}$

## 热阻特性

参 数	符号	参数范围	单位
芯片对管壳热阻	$R_{\theta JC}$	3.3	$^\circ\text{C}/\text{W}$
芯片对环境的热阻	$R_{\theta JA}$	120	$^\circ\text{C}/\text{W}$

电性参数(除非特殊说明,  $T_c=25^\circ\text{C}$ )

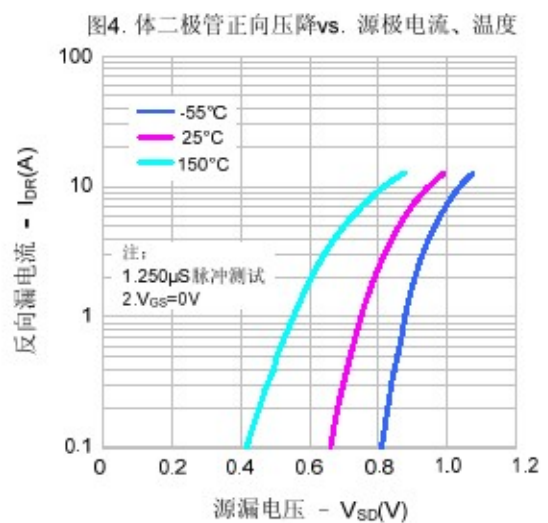
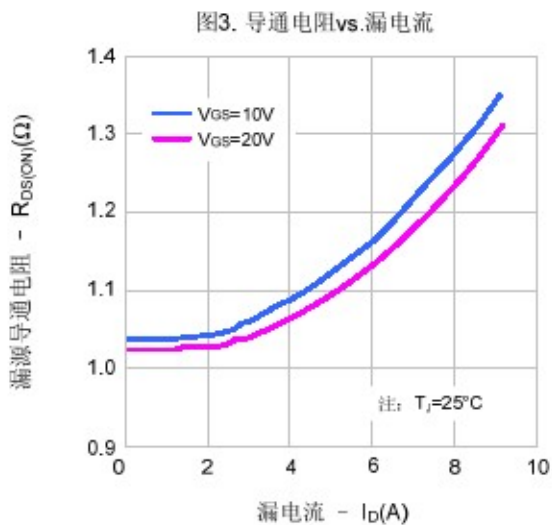
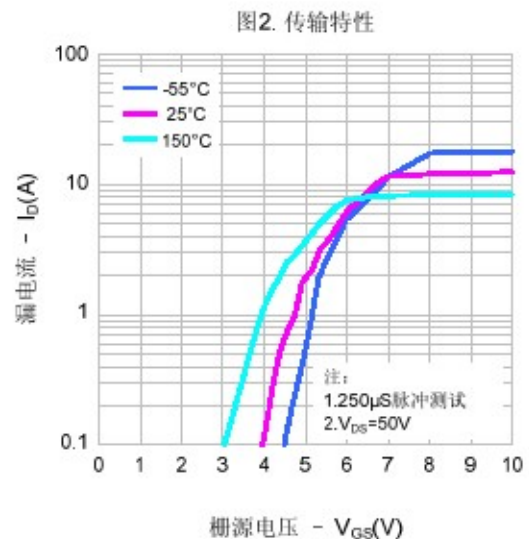
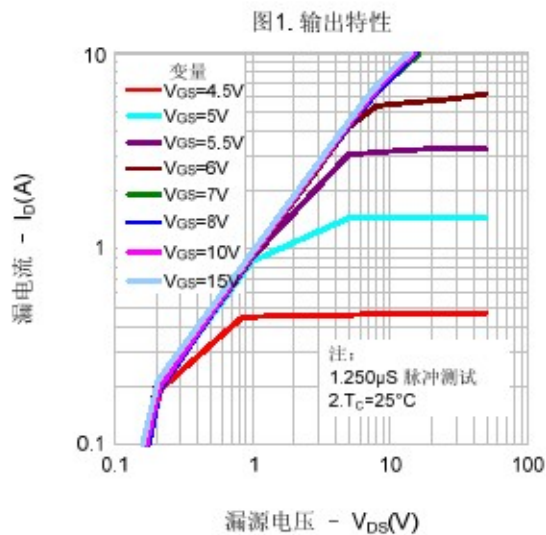
参 数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	$BBV_{DSS}$	$V_{GS}=0\text{V}, I_D=250\mu\text{A}$	600	--	--	V
漏源漏电流	$I_{DSS}$	$V_{DS}=600\text{V}, V_{GS}=0\text{V}$	--	--	1.0	$\mu\text{A}$
栅源漏电流	$I_{GSS}$	$V_{GS}=\pm 30\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$	--	--	$\pm 100$	nA
栅极开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{GS}=V_{DS}, I_D=250\mu\text{A}$	2.0	--	4.0	V
导通电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS}=10\text{V}, I_D=2.5\text{A}$	--	1.3	1.5	$\Omega$
输入电容	$C_{iss}$	$V_{DS}=25\text{V}, V_{GS}=0\text{V}, f=1.0\text{MHz}$	--	691.0	--	pF
输出电容	$C_{oss}$		--	80.8	--	
反向传输电容	$C_{riss}$		--	2.7	--	
开启延迟时间	$t_{d(on)}$	$V_{DD}=300\text{V}, I_D=5.0\text{A}, R_G=25\Omega$ (注 2, 3)	--	18.67	--	ns
开启上升时间	$t_r$		--	26.27	--	
关断延迟时间	$t_{d(off)}$		--	37.73	--	
关断下降时间	$t_f$		--	18.93	--	
栅极电荷量	$Q_g$	$V_{DS}=480\text{V}, I_D=5.0\text{A}, V_{GS}=10\text{V}$ (注 2, 3)	--	12.70	--	nC
栅极-源极电荷量	$Q_{gs}$		--	3.74	--	
栅极-漏极电荷量	$Q_{gd}$		--	4.49	--	

**源-漏二极管特性参数**

参 数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
源极电流	$I_S$	MOS 管中源极、漏极构成的反偏 P-N 结	--	--	5.0	A
源极脉冲电流	$I_{SM}$		--	--	20.0	
源-漏二极管压降	$V_{SD}$	$I_S=5.0A, V_{GS}=0V$	--	--	1.4	V
反向恢复时间	$T_{rr}$	$I_S=5.0A, V_{GS}=0V,$ $dI/dt=100A/\mu s$ (注 2)	--	190	--	ns
反向恢复电荷	$Q_{rr}$		--	0.53	--	$\mu C$

注:

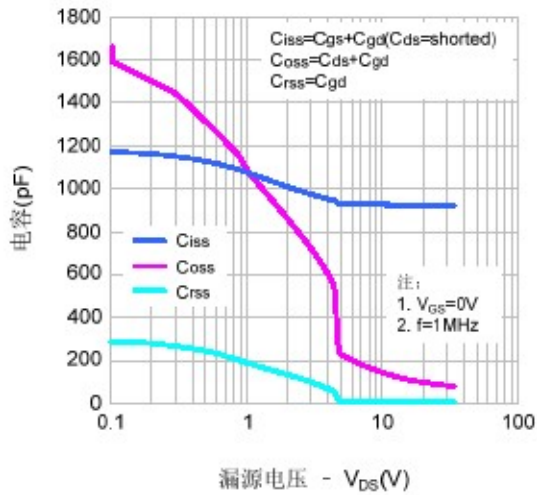
1.  $L=30mH, I_{AS}=4.38A, V_{DD}=125V, R_G=25\Omega$ , 开始温度  $T_J=25^\circ C$ ;
2. 脉冲测试: 脉冲宽度 $\leq 300\mu s$ , 占空比 $\leq 2\%$ ;
3. 基本上不受工作温度的影响。

**典型特性曲线**


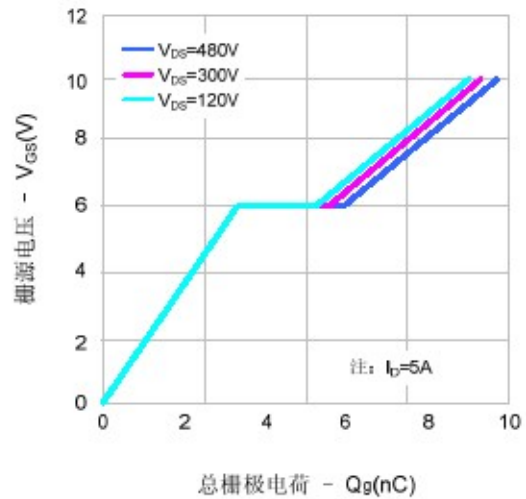


## 典型特性曲线 (续)

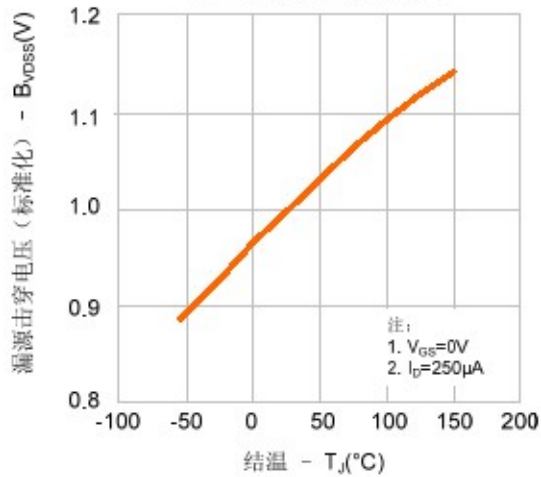
### 图5. 电容特性



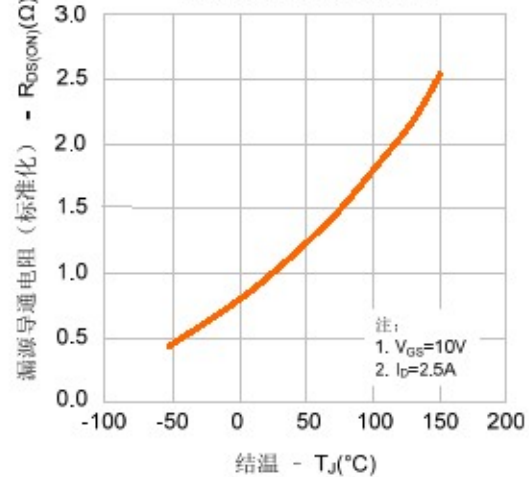
### 图6. 电荷量特性



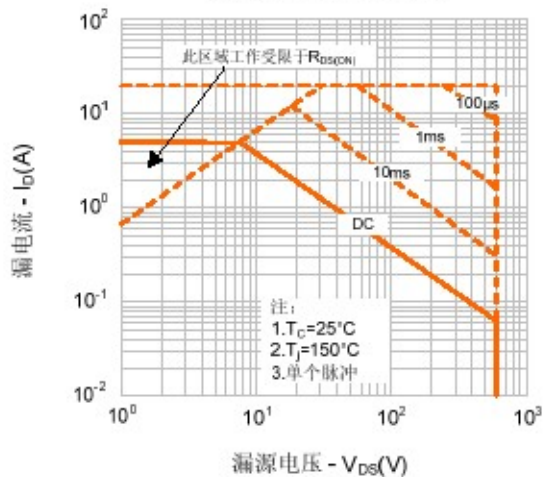
### 图7. 击穿电压vs.温度特性



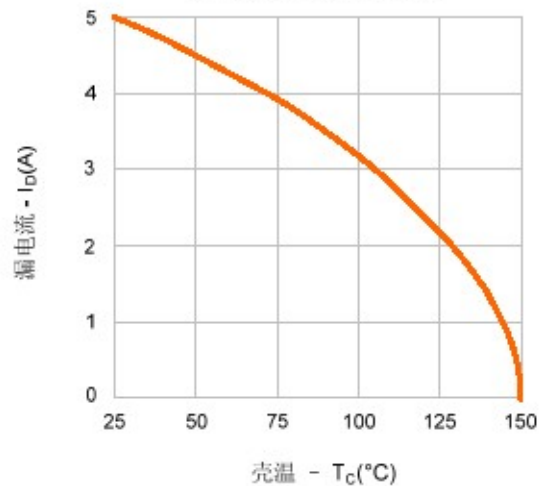
### 图8. 导通电阻vs.温度特性



### 图9. 最大安全工作区域

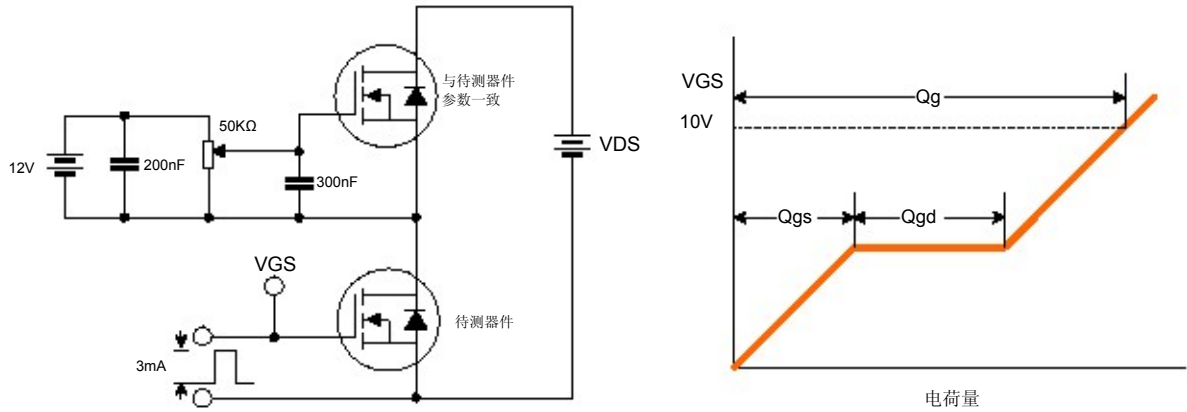


### 图10. 最大漏电流vs. 壳温

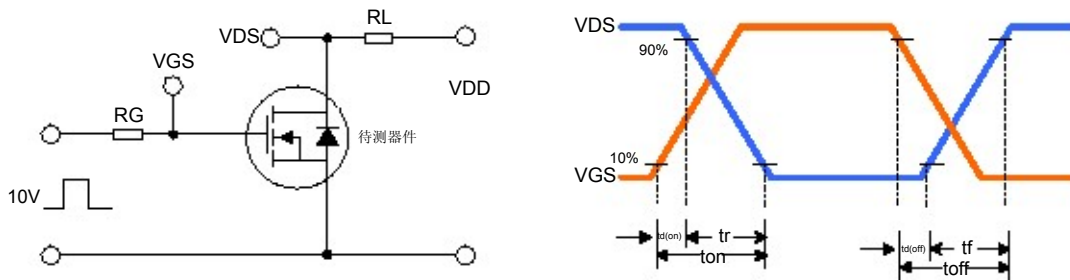


典型测试电路

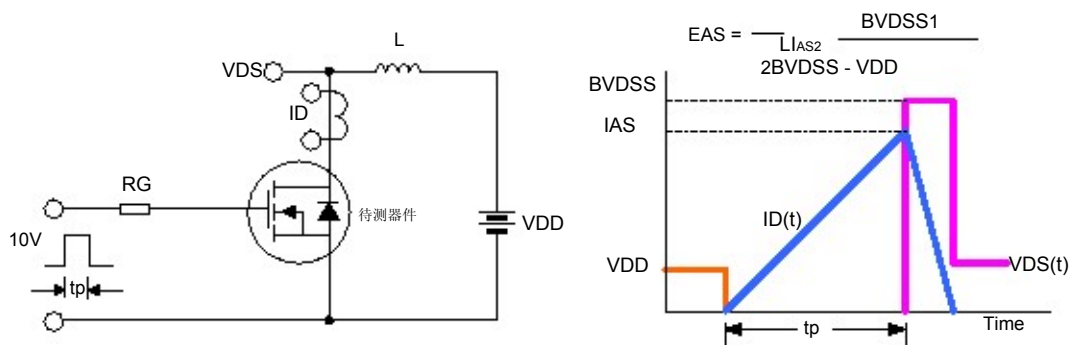
栅极电荷量测试电路及波形图



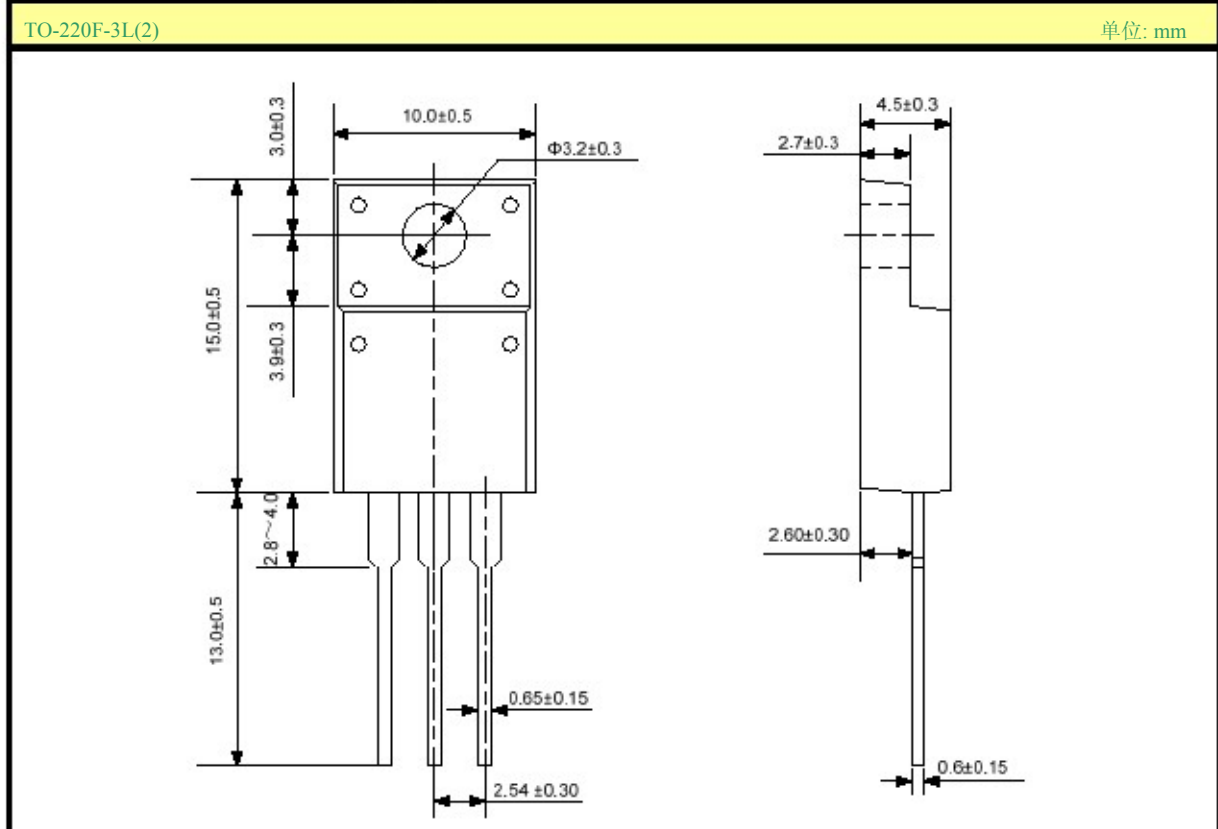
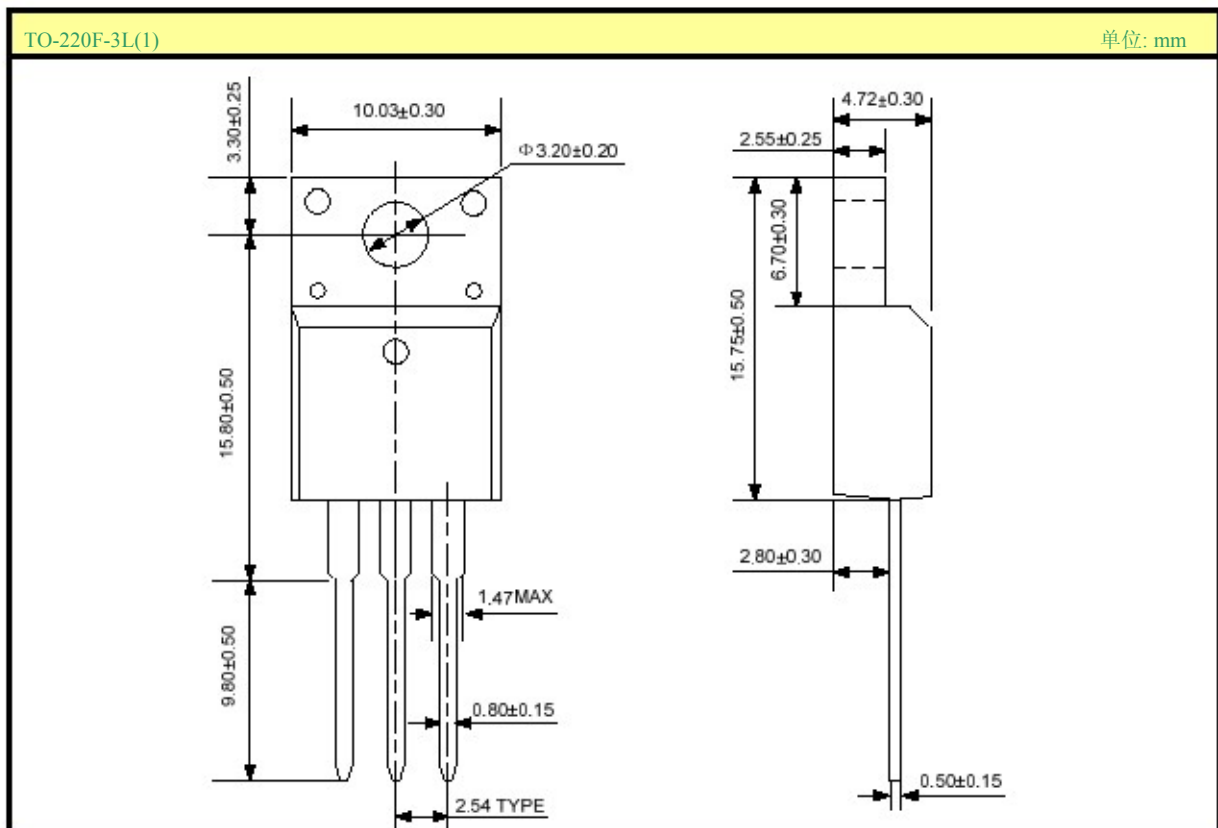
开关时间测试电路及波形图



EAS测试电路及波形图



封装外形图





# SVF5N60AF 说明书

声明:

- SL保留说明书的更改权, 恕不另行通知! 客户在下单前应获取最新版本资料, 并验证相关信息是否完整和最新。
- 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能, 买方有责任在使用 Silan 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施, 以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生!
- 产品提升永无止境, 我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品!

附:

修改记录:

日期	版本号	描 述	页码
2011.01.17	1.0	原版	
2011.04.25	1.1	修改“极限参数”、“电性参数”	
2011.09.13	1.2	修改“封装外形图”	

SL一级授权总代理: 昆山东森微电子有限公司

手机: 15950933050

电话: 0512-50710709

传真: 0512-50111209

MSN: wei\_126@hotmail.com

Q Q: 41086900

网站: <http://www.ksmcu.com>